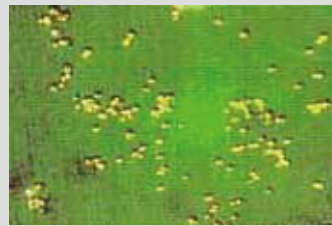


【原因・判断ポイント・発生工程】金めっき条件の設定ミスなどにより出来たもの（金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】镀金条件的设定错误等所引起的（镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by a mistake in setting gold plating conditions (Gold plating)



【コメント】
顕微鏡倍率× 36

【注釋】
显微镜倍率 × 36

【Comments】
Magnification: ×36



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-2-2-2 金めっき厚不良／镀金层的厚度不足 / Improper gold deposit thickness

【特徴】 ニッケル金めっきの厚さが、仕様を満たしていない状態の欠陥

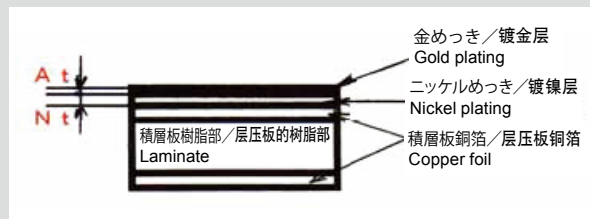
【特征】 镍金镀层的厚度不满足标准的缺陷。

【Characteristics】 Thickness of gold deposit is out of specification.

【原因・判断ポイント・発生工程】 ニッケル金めっき条件の設定ミスなどにより出来たもの（金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】 镍金电镀条件的设定错误所引起的（镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by mistakes in setting nickel/gold plating conditions (Gold plating)



【コメント】
A t, N t のいずれか片方、あるいは両方とも仕様を満たさないもの

【注釋】
At,Nt 单方或者双方任何一种都不满足标准

【Comments】
Thicknesses At and/or Nt is out of specification

4-2-2-3 金めっき違い／镀金层的不相同 / Wrong type of gold plating

【特徴】 金純度、電解・フラッシュ金、無電解、光沢・梨地、等の指定仕様と異なっている状態の欠陥